

## 关于2024 (第6届) 抗菌科学与技术论坛口头报告、墙报和论文摘要申请截止日期延期至7月12日的通知

各高校、科研院所等相关企事业单位:

应部分专家学者和同学请求, 2024 (第6届) 抗菌科学与技术论坛口头报告、墙报和论文摘要集申请截止日期将从6月30日延长至7月12日; 参会优惠注册截止日期也因此从7月6日延长至7月16日。请相互转告, 并踊跃投稿!

请复制链接 (<https://ciaa.kjj.com.cn/meeting/register/add/9>) 或扫描下面二维码, 进行会议报名及口头报告、墙报和论文摘要投稿:



感谢您对本次会议的支持。如遇任何问题, 可及时与我们联系:  
特此通知!

- 附件1: 2024 (第6届) 抗菌科学与技术论坛第二轮会议通知
- 附件2: 2024 (第6届) 抗菌科学与技术论坛 (截至目前) 邀请报告目录
- 附件2: 2024 (第6届) 抗菌科学与技术论坛论文摘要模版
- 附件3: 2024 (第6届) 抗菌科学与技术论坛墙报模版

中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟

二〇二四年六月二十八日



二〇二四年六月二十八日



附件 1: 第二轮会议通知

## 2024 (第 6 届) 抗菌科学与技术论坛 第二轮会议通知

### 各高校、科研院所及相关企事业单位:

2024 (第 6 届) 抗菌科学与技术论坛由中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟、内蒙古大学共同主办, 将于 2024 年 8 月 7 日- 9 日在呼和浩特举行。

本次大会以“抗菌科学前沿与探索”为主题, 通过大会报告、分会场、墙报、论文摘要集等多种形式展示最新抗菌科学和研究, 并以现场展位形式介绍最新抗菌技术、产品、设备和仪器等, 以增进国内外学术交流, 促进抗菌科学创新与技术发展。欢迎大家踊跃投稿, 积极参会。

### 一. 主办单位

中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟  
内蒙古大学

### 二. 时间地点

**会议时间:** 2024 年 8 月 7 日-9 日 (7 日报到)

**会议地点:** 内蒙古新城宾馆 (内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦南路 40 号)

### 三. 大会主题和内容

(一) **大会主题:** 抗菌科学前沿与探索

(二) **大会内容暨征文内容**

(01) 抗菌材料的表面、微观结构、接合界面及其抗菌机理的理论研究及应用。

(02) 抗菌材料, 包括但不限于银、锌、铜、钛、金等金属元素或非金属低维碳材料相关的无机抗菌材料, 生物大分子 (抗菌肽、壳聚糖、蛋白等)、有机高分子抗菌材料, 纳米抗菌材料, 以及新型和复合抗菌材料的理论及应用研究。

(03) 抗菌材料与微生物、抗菌检测与抗菌性能评价新理论、新方法。

(04) 微生物 (特别是耐药菌) 的基本理论与发现、院感控与耐药菌的治疗研究。

### 四. 组织机构

(一) **大会顾问 (以姓氏拼音为序)**

付小兵 (中国工程院院士/解放军总医院教授)

侯立安 (中国工程院院士/火箭军后勤科学技术研究所研究员)

任露泉 (中国科学院院士/吉林大学教授)

沈建忠 (中国工程院院士/中国农业大学教授)  
施剑林 (中国科学院院士/中国科学院上海硅酸盐研究所研究员)  
孙大文 (爱尔兰皇家科学院院士/华南理工大学教授)  
唐本忠 (中国科学院院士/香港中文大学(深圳)教授)  
王迎军 (中国工程院院士/华南理工大学教授)  
吴清平 (中国工程院院士/广东省科学院微生物研究所研究员)  
阎锡蕴 (中国科学院院士/中国科学院生物物理研究所研究员)  
杨义燕 (新加坡工程院院士/新加坡生物工程与生物成像研究院研究员)  
赵进才 (中国科学院院士/中国科学院化学研究所研究员)

## (二) 大会主席

朱美芳 (中国科学院院士/东华大学教授)

## (三) 学术委员会 (以姓氏拼音为序)

白杰 陈国颂 陈进 陈仕国 陈守刚 陈永福 程冲 程义云 杜建忠  
高长有 高辉 高利增 郭东升 胡剑 计剑 姜兴茂 姜雪峰 蒋兴宇  
李建树 李莉莉 李鹏 梁金生 林宝凤 刘惠玉 刘健 刘景海 刘润辉  
刘宣勇 鲁振坦 栾世方 冒海蕾 宁成云 牛忠伟 戚震辉 曲晓刚 任学宏  
单崇新 史林启 孙佳姝 谭鸿 谭绍早 陶友华 王佰亮 王浩 王怀雨  
王际平 王奇慧 王树 王小磊 王小英 王兴 王亚培 王卓 吴富根  
吴水林 相恒学 谢小保 熊梦华 徐大可 徐福建 许华平 徐立群 严锋  
闫学海 杨大鹏 仰大勇 杨华明 杨鹏 叶俊伟 于谦 詹传郎 张彬  
张雷 张秋禹 张维 张先正 赵杰 赵强 郑裕东 周祺惠 周祚万  
朱奎

## (四) 组织委员会 (以姓氏拼音为序)

爱军 白凤华 陈树峰 褚海斌 代刚 董阿力德尔图 董晓飞 段顺  
范震 谷晓俊 郭庆祥 郭玉春 韩晨辉 郝海刚 孔佳 胡婧婧 李国锋  
李培培 李祥宇 刘温馨 刘志亮 冀国俊 贾艳媛 菅晓霞 焦燕 亢静  
马俊林 青格乐 任科峰 宋丽君 苏毅国 王春燕 王建国 王蕾 王勤  
王青 王帅 王腾蛟 王文波 王兴 魏航 温海鹏 温晓茹 吴海霞  
吴进芳 肖豆鑫 徐琨 徐晓玲 许瞳 薛辉 袁勋 曾雅晶 张天行  
张艳玲 张迎增 赵文岩 周敏 朱保华 朱海光 朱丽萍

## (五) 秘书处

秘书长: 董阿力德尔图 王兴 张迎增

秘书: 宝音图 代涛 李国锋 石扬帆 王贺 杨文超 曾雅晶 赵磊

## 五. 大会形式

### (一) 大会报告

阎锡蕴院士、杨义燕院士、赵进才院士、朱美芳院士等届时将莅临大会，主持和进行大会报告。更多大会报告正在确认中.....

### (二) 分会场

**(01) 抗菌表界面分会场：**专注于抗菌材料的表面、微观结构、接合界面及其抗菌机理的理论研究及应用

- 分会场主席：计 剑（浙江大学）  
谭 鸿（四川大学）
- 联 系 人：任科峰（13456785804, renkf@zju.edu.cn）  
贺媛媛（15198152151, sheyy2017@outlook.com）

**(02) 无机抗菌材料分会场：**专注于银、锌、铜、钛、金等金属元素或非金属低维碳材料相关的无机抗菌材料与纳米抗菌材料及其抗菌理论或应用研究

- 分会场主席：周祚万（西南交通大学）  
徐大可（东北大学）
- 联 系 人：徐晓玲（13880418330, bihan\_2001@163.com）  
何秀琼（13730886471, 1060475529@qq.com）  
李祥宇（15501133918, lixiangyu@mail.neu.edu.cn）

**(03) 高分子抗菌材料分会场：**专注于生物大分子（抗菌肽、壳聚糖、蛋白等）、有机高分子抗菌材料理论及应用研究

- 分会场主席：高长有（浙江大学）  
徐福建（北京化工大学）  
杜建忠（同济大学）
- 联 系 人：董晓飞（18258407836, dongx8@zju.edu.cn）  
段 顺（18600458769, duanshun@mail.buct.edu.cn）  
范 震（13817989954, fanzh2018@tongji.edu.cn）

**(04) 新型抗菌材料分会场：**专注于新型及复合抗菌材料理论及应用研究

- 分会场主席：程义云（华东师范大学）  
刘润辉（华东理工大学）  
王建国（内蒙古大学）
- 联 系 人：胡婧婧（13795322103, jjhu@bio.ecnu.edu.cn）  
周 敏（13817464717, minzhou072@163.com）

**(05) 农业与食品抗菌专业分会场：**专注于农畜产业、果蔬产业等的抗菌技术与

## 材料的理论及应用研究

- 分会场主席：杨 鹏（陕西师范大学）  
陈永福（内蒙古农业大学）  
董阿力德尔图（内蒙古大学）
- 联 系 人：孔 佳（15529293616, kongjia@snnu.edu.cn）  
亢 静（15661246820, jkang@imu.edu.cn）

**(06) 青年学者分会场：**专为研究生（硕士生和博士生）及博士后设立，为他们提供介绍研究方向、展示研究成果和进行学术报告的机会

- 分会场主席：王 兴（北京化工大学）  
李 鹏（西北工业大学）  
徐立群（西南大学）
- 联 系 人：李国锋（13811710528, ligf@mail.buct.edu.cn）  
王腾蛟（15901111135, iamtjwang@nwpu.edu.cn）  
徐 琨（19912456779, Quincy\_kunxu@163.com）

### (三) 墙报展示

大会现场设立墙报展示区域，墙报按照大会内容进行主题设置并张贴。

### (四) 现场展览

大会现场设立展区，展示抗菌相关期刊杂志，以及新产品、新设备、新仪器等。

### (五) 奖项设置

大会设立“**优秀青年学者报告奖**”、“**优秀墙报奖**”、“**优秀组织奖**”等三个奖项，并在大会闭幕式进行颁奖。

## 六. 征文须知

**(一) 征文内容：**大会内容即为本次会议的征文内容。

### (二) 论文摘要提交

请根据论文摘要模板（见附件1）撰写，并于7月12日前在会议报名系统中提交。

- (1) 摘要应符合大会内容，符合国家及各单位保密规定，文责自负。
- (2) 摘要应扼要表述研究背景、目的、实验方法、数据结果、主要论点和结论。
- (3) 摘要应按大会内容进行投稿，并选择合适的交流形式。

## 七. 参会须知

### (一) 重要时间节点

序号	时间	事项
01	7月12日	网上投稿结束

02	7月16日	参会优惠注册截止
03	7月20日	口头报告、墙报和论文摘要集确定录用信息
04	7月20日	大会酒店预定截止
05	8月07日	大会报到
06	8月8日-9日	会期

## (二) 会议报名

请扫描右侧二维码或者复制在线报名地址的链接  
(<https://ciaa.kjj.com.cn/meeting/register/add/9>), 进行:



- (1) 会议注册报名
- (2) 提交口头报告/墙报/论文摘要集收录申请
- (3) 提交论文摘要
- (4) 酒店预订

## (三) 大会口头报告、墙报和论文摘要集申请

大会口头报告、墙报和论文摘要集**申请截止日期从6月30日延长至7月12日**。  
请于该日期前进行提交。大会将于**7月20日前确定**录用情况并发放录用通知。

## (四) 参会费用

### (1) 费用标准

**参会优惠注册截止日期将从7月6日延期至7月16日。**

费用标准 参会类型	优惠注册费	标准注册费
	7月16日及之前	7月16日之后
学生 (凭学生证)	1600 元/人	2000 元/人
CIAA 会员/个人或团体	2000 元/人	2400 元/人
普通代表	2400 元/人	2800 元/人

**注1:** 注册费标准**以付费日期为准**, 不以注册日期为准。

**注2:** 进行会议报告、墙报展示和论文摘要集收录的代表**一律会前缴费**。

**注3:** 欢迎登录 [www.kjj.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=281&id=3598](http://www.kjj.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=281&id=3598) 下载个人会员申请表, 申请成为个人会员 (普通会员 400 元/4 年, 学生会会员 200 元/4 年), **享会议费折扣优惠**。

**注4:** 需要退费代表, 请于**7月20日前联系 CIAA 进行退费**; 7月20日后, 不再办理退费; 但将在会后寄送会议资料一套。

**注5:** 会议注册费统一开具增值税电子普通发票。

### (2) 缴费方式

请务必先行确认本单位交费方式, 以所在单位财务允许报销的方式进行交费。

(a) 微信扫码支付

登录参会人账号，点击页面微信图标，用手机微信扫描二维码，可以实时到账。

注：在线支付非常方便，可以实时到账，但收款方需要承担手续费。如果您因为不能报销而要求退款，将扣除一定手续费，且扣除的手续费不开具发票，敬请谅解。

(b) 银行汇款

请将会议相关费用汇款至大会指定账号，并将汇款回执及开票信息（单位名称和税号）提交至报名系统，以便尽快确认您的缴费状态。

户名：北京云记科技有限公司

账号：11050161510009100115

开户行：中国建设银行北京北太平庄支行

(五) 酒店预订

大会受理房间预订截止时间为7月20日。在此之后不再受理房间预订，请在此日期之前进行预订。

酒店名称	大床房（含早）	双床房（含早）
内蒙古新城宾馆	550 元/间/天	550 元/间/天
水木年华阳光大酒店	350 元/间/天	350 元/间/天

注1：代表需登录在线报名系统进行酒店房间预订并支付住宿费，付款后请及时上传付款凭证，以便能尽快确认您的预订状态。

注2：住宿费发票由酒店提供。

八. 会议联络

(一) 口头报告、墙报展示和论文摘要投稿等

李国锋 (13811710528, ligf@mail.buct.edu.cn)

(二) 注册参会、商业赞助、展位及宣传预定等

曾雅晶 (15652838082, ciaa2001@126.com)

王贺 (13867473919, ciaa2001@126.com)

(三) 会议酒店咨询

亢静 (15661246820, jkang@imu.edu.cn)

附件1：2024（第6届）抗菌科学与技术论坛论文摘要模板

附件2：2024（第6届）抗菌科学与技术论坛墙报模板

中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟

二〇二四年五月九日



CIAA

6

附件 2: 至目前部分邀请报告目录

## 2024 (第 6 届) 抗菌科学与技术论坛 截至目前部分邀请报告

题目	报告人	单位
待定	阎锡蕴	中国科学院院士/中国科学院生物物理研究所
抗菌抗病毒高分子材料的研究与应用	杨义燕	美国医学与生物工程院院士/新加坡工程院院士/新加坡生物工程技术研究所
待定	朱美芳	中国科学院院士/发展中国家科学院院士/东华大学
待定	蒋兴宇	南方科技大学
待定	杨 鹏	陕西师范大学
待定	刘润辉	华东理工大学
天然多糖基多功能化抗菌涂层的设计与构建	段 顺	北京化工大学
待定	林全愧	温州医科大学
多功能抗生物被膜材料	于 谦	苏州大学
纳米尖端增强局部电场的材料设计及环境净化技术	陈守刚	中国海洋大学
抗菌纳米生物界面的设计与调控	刘立志	西北工业大学
抗感染纳米材料与原位分析方法研究	王亚玲	国家纳米科学中心
抗菌金属材料研究进展	杨春光	中国科学院金属研究所
抗菌抗炎高分子材料及转化研究	高长有	浙江大学
多功能抗菌材料	徐福建	北京化工大学
生物医用高分子囊泡	杜建忠	同济大学
基于抗菌材料优化的未成年人龋病预防管理	李建树	四川大学
防御肽自组装水凝胶及其功能应用	闫学海	中国科学院过程工程研究所
抗菌聚氨基酸的高效合成及应用研究	陶友华	中国科学院长春应用化学研究所
智能抗菌水凝胶敷料	郭保林	西安交通大学

多臂聚氨基酸抗真菌材料	季生象	中国科学院长春应用化学研究所
针对细菌生物被膜感染的高分子材料设计	金 桥	浙江大学
抗菌聚电解质复合物设计、制备及医用涂层性能研究	石恒冲	中国科学院长春应用化学研究所
近红外二区生物医用光功能纳米材料在病原体感染诊疗中的应用探索	王 东	深圳大学
基于“机电”作用的抗菌界面	王国敏	同济大学
螺旋结构介导抗菌聚肽对细菌磷脂的识别	熊梦华	华南理工大学
两性离子聚合物促进糖尿病创面修复研究	杨建海	天津大学
抗感染干预和免疫防护的系列新型纳米复合材料研究	周冬生	军事科学院军事医学研究院微生物流行病学研究所
待定	吴水林	北京大学
待定	丁 丹	南开大学
基于细菌膜囊泡的抗菌递送系统	丁 鑫	中山大学
体药物高分子递送载体构建与抗菌应用	胡进明	中国科学技术大学
基于可生物激活体内组装(BIVA)纳米技术的多肽纳米抗生素	李莉莉	国家纳米科学中心
待定	刘宁宁	上海交通大学
待定	马俊英	中国科学院南海海洋研究所
待定	冒海蕾	复旦大学附属中山医院
待定	饶静一	华中科技大学
有机/无机杂化材料构建及其抗菌应用	王林格	华南理工大学
待定	温 茜	small method
内毒素清除材料的设计	赵伟锋	四川大学
含氟脂肽在抗菌/抗炎治疗中的应用	胡婧婧	华东师范大学
抗生物被膜前药组装体	刘 勇	南开大学
铜基纳米酶在感染创面愈合中的应用探索及其机制研究	王咸文	安徽医科大学
基于快速敞口 NCA 聚合方法的抗耐药菌多肽聚合物研究	武月铭	华东理工大学
天然多酚抗菌材料与创面修复	于云龙	陆军军医大学
医用锌合金表面光动力抗菌涂层	周文昊	西北有色金属研究院

## 报告标题

报告人<sup>1</sup>，第二作者<sup>2</sup>，…，通信作者<sup>1,\*</sup>，…

<sup>1</sup>工作单位，地址，邮编

<sup>2</sup>工作单位，地址，邮编

\*Email: xxx@xxx

摘要正文。中文，五号宋体，单倍行距。英文字符用五号，Times New Roman字体。中文摘要不超过400字。

可在文中插入主要论据图表，图表高度不超过4 cm，图题、表题及题注需用英文小五号Times New Roman字体。

**Fig. 1** Figure title in English

关键词：关键词一；关键词二；关键词三（五号宋体，关键词个数不超过5个）

### 参考文献

[1] Zhang, S. ; Li, S. ; Zhou, W. ; Zheng, L. *Chem. Phys.* **2011**, **135**: 14304.

[2] 作者一，作者二，作者三，作者四. 杂志名称, **2010**, **26(4)**: 1051

## 附件 4：墙报模板

